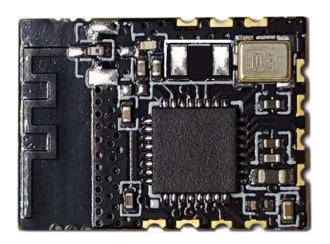


# 低功耗蓝牙(BLE)透传模块规格书 HM-BT4502(A)



HM-BT4502



HM-BT4502A



### 目录

1	产品概述	2
2	模块特点	2
3	电气特性	
4	模块功能说明	
5	应用示意图	5
6	模块引脚	
	6.1 模块引脚分布	6
	6.2 模块引脚定义	6
7	模块尺寸	
8	硬件设计注意事项	9
9	常见问题	
	9.1 传输距离不理想	11
	9.2 易损坏——异常损坏	
	9.3 误码率太高	
10	回流焊条件	12
11	静电放电警示	12

## 1 产品概述

HM-BT4502 / HM-BT4502A是一款基于CMT4502低功耗蓝牙5.0芯片实现的无线数据透传模块,通过与设备MCU配合,可快速实现BLE从设备与手机、平板等BLE主设备的连接和数据通信,MCU资源占用低,开发简单。

# 2 模块特点

- 使用简单,无需任何蓝牙协议栈应用经验
- 用户接口使用通用串口设计,全双工双向通讯,最低波特率支持 9600bps
- 默认 30ms 连接间隔,连接快速



- 支持 2M symbol 传输
- 支持 AT 指令软件复位模块, 获取 MAC 地址
- 支持 AT 指令调整蓝牙连接间隔,控制不同的转发速率(动态功耗调整)
- 支持 AT 指令调整发射功率,修改广播间隔,自定义广播数据,自定义设备识别码,设定数据延时(用户 CPU 串口接收准备时间),修改串口波特率,修改模块名,均会掉电保存
- 串口数据包长度,可以是 200byte 以下(含 200)的任意长度(大包自动分发)
- 支持移动设备 APP 修改模块名称,掉电保存,修改串口波特率,产品识别码,自定义广播内容,广播周期,均掉电保存
- 支持移动设备 APP 对模块进行复位,设置发射功率
- 支持移动设备 APP 调节蓝牙连接间隔,掉电不保存(动态功耗调整)
- 支持防劫持密码设置,修改和恢复,防止第三方恶意连接。也可不使用
- 广播内容提示模块实时系统状态,包括电池电量,自定义设备识别码(适合广播应用方案)
- 支持内部 RTC 实时时钟
- 通过 BQB 认证
- 通过 FCC / CE / IC/ SRRC 认证
- 符合 ROHS / REACH / CA Prop 65 标准要求

## 3 电气特性

- 工作电压: 1.8V-3.6V
- 工作温度: -20℃~+85℃
- 调制模式: GFSK 高斯频移键控
- 调制频率: 2402MHz-2480MHz
- 接收数据瞬间电流: 小于 8mA@3V
- 发送数据瞬间电流: 小于 8mA@3V@0dBm
- 低功耗模式电流:小于 4uA @3V



● 发射功率: -20dBm~+8dBm

● 接收灵敏度: -97dBm

#### 4 模块功能说明

模块启动后会自动进行广播,已打开特定 APP 的手机会对其进行扫描和连接,成功连接后可通过 BLE 协议对其进行操作。用户主控 MCU 可以通过模块的串口和移动设备进行双向通讯,用户也可以通过特定的接口指令,对某些通讯参数进行管理控制。

用户数据格式由上层应用程序自行定义。移动设备可以通过 APP 对模块进行 写操作,写入的数据将通过模块对外接口发送给用户的 MCU 。模块外部接口收 到来自外部 MCU 的数据包后,将自动转发给已经连接的移动设备。用户需完成主 MCU 的代码设计以及智能移动设备端 APP 代码设计。



# 5 应用示意图

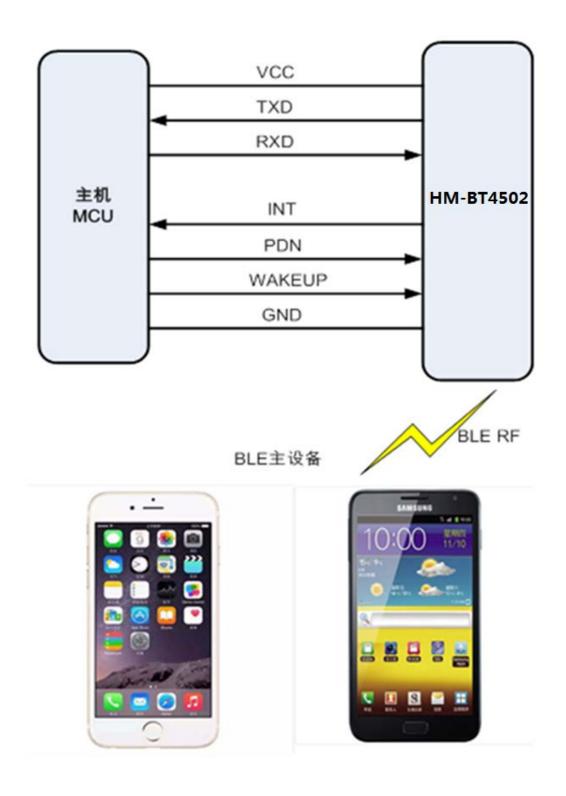


图 1 透传模块应用示意图



# 6 模块引脚

# 6.1 模块引脚分布

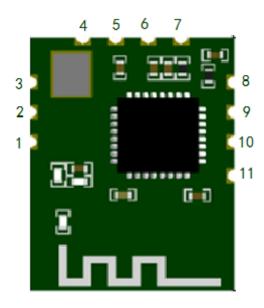


图 2 模块脚位分布图 (正面视图)

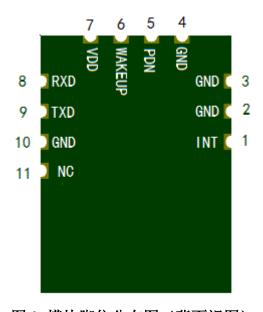


图 3 模块脚位分布图(背面视图)

# 6.2 模块引脚定义

Pin No Pin Name	Туре	Description
-----------------	------	-------------



	INT	DO	Interrupt Pin, Module to MCU;
1			1-0: Module UART Start to Send Data
			0-1: Module UART Stop Sending Data
2	GND	DG	Digital Ground
3	GND	DG	Digital Ground
4	GND	DG	Digital Ground
			Power-down Pin; MCU to Module;
5	PDN	DI	1-0: Module BLE Start to Advertise
			0-1: Module Go to Sleep
	WAKEUP	DI	Wakeup Pin; MCU to Module
6			1-0: Module UART Start to Receive Data
			0-1: Module Go to Sleep
7	VDD	AP, DP	Power Supply; 1.8V~3.6V
8	RXD	DI	UART RXD
9	TXD	DO	UART TXD
10	GND	DG	Digital Ground

表1 模块引脚定义



# 7 模块尺寸

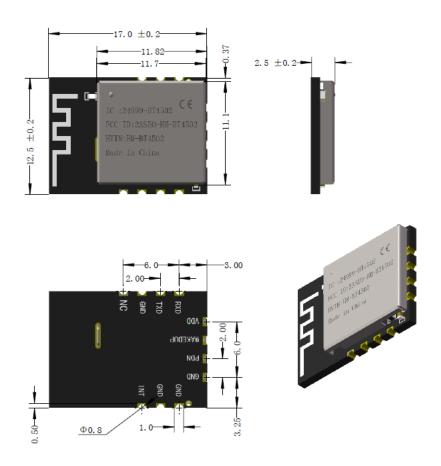


图 4 HM-BT4502 模块尺寸图



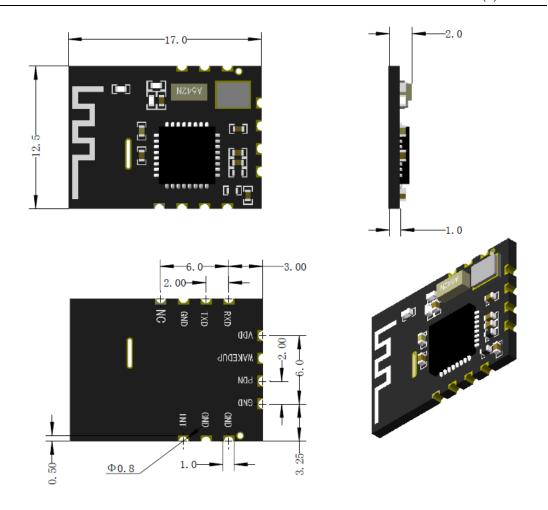


图 5 HM-BT4502A 模块尺寸图

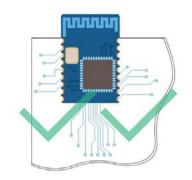
## 8 硬件设计注意事项

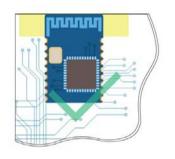
- 1、推荐使用直流稳压电源对模块进行供电,电源纹波系数尽量小,模块需可靠接地;请注意电源正负极的正确连接,如反接可能会导致模块永久性损坏;
- 2、请检查供电电源,确保在推荐供电电压之间,如超过最大值会造成模块永久性损坏;请检查电源稳定性,电压不能大幅频繁波动;
- 3、在针对模块设计供电电路时,推荐保留 30%以上余量,有利于整机长期稳定 地工作,模块应尽量远离电源、变压器、高频走线等电磁干扰较大的部分;
- 4、高频数字走线、高频模拟走线、电源走线必须避开模块下方,若实在不得已需要经过模块下方,假设模块焊接在 Top Layer,在模块接触部分的 Top Layer



铺地(全部铺铜并良好接地),走线必须靠近模块数字部分,并走线在 Bottom Layer;

- 5、假设模块焊接或放置在 Top Layer, 在 Bottom Layer 或者其他层随意走线也是错误的,会在不同程度影响模块的杂散以及接收灵敏度;
- 6、假设模块周围有存在较大电磁干扰的器件也会极大影响模块的性能,跟据干扰的强度建议适当远离模块,若情况允许可以做适当的隔离与屏蔽;
- 7、假设模块周围有存在较大电磁干扰的走线(高频数字、高频模拟、电源走线) 也会极大影响模块的性能,跟据干扰的强度建议适当远离模块,若情况允许可以 做适当的隔离与屏蔽;
- 8、通信线若使用 5V 电平, 必须使用电平转换电路;
- 9、尽量远离部分物理层亦为 2.4 GHz 频段的 TTL 协议,例如: USB3.0。
- 10、模块天线布局请参考下图:





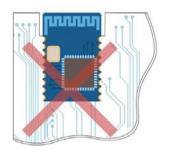


图 6 PCB 走线建议

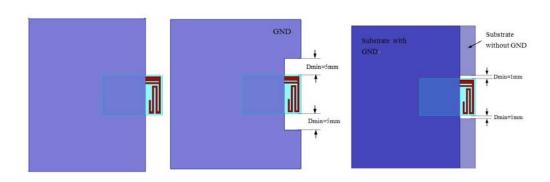


图 7 PCB 布局建议



#### 9 常见问题

#### 9.1 传输距离不理想

- 1、当存在直线通信障碍时,通信距离会相应的衰减;温度、湿度,同频干扰,会导致通信丢包率提高;地面吸收、反射无线电波,靠近地面测试效果较差;
- 2、海水具有极强的吸收无线电波能力,故海边测试效果差;
- 3、天线附近有金属物体,或放置于金属壳内,信号衰减会非常严重;
- 4、功率寄存器设置错误、空中速率设置过高(空中速率越高,距离越近);
- 5、室温下电源电压低于推荐值,电压越低发射功率越小;
- 6、使用天线与模块匹配程度较差,或天线本身品质有问题。

#### 9.2 易损坏——异常损坏

- 1、请检查供电电源,确保在推荐供电电压之间,如超过最大值会造成模块永久性损坏;请检查电源稳定性,电压不能大幅频繁波动;
- 2、请确保安装使用过程中的防静电操作,高频器件为静电敏感器件;
- 3、请确保安装使用过程中湿度不宜过高,部分元件为湿度敏感器件;如果没有特殊需求不建议在过高、过低温度下使用。

### 9.3 误码率太高

- 1、附近有同频信号干扰,远离干扰源或者修改频率、信道避开干扰;
- 2、电源不理想也可能造成乱码, 务必保证电源的可靠性;
- 3、延长线、馈线品质太差或太长,也会造成误码率偏高。



#### 10 回流焊条件

- 1、加热方法: 常规对流或 IR 对流;
- 2、允许回流焊次数: 2次,基于以下回流焊(条件)(见下图);
- 3、温度曲线:回流焊应按照下列温度曲线(见下图);
- 4、最高温度: 245°C。

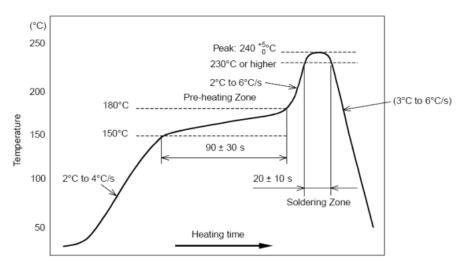


图 8 部件的焊接耐热性温度曲线(焊接点)

## 11 静电放电警示

模块会因静电释放而被损坏,建议所有模块应在以下3个预防措施下处理:

- 1、必须遵循防静电措施,不可以裸手拿模块。
- 2、模块必须放置在能够预防静电的放置区。
- 3、在产品设计时应该考虑高电压输入或者高频输入处的防静电电路。

静电可能导致的结果为细微的性能下降到整个设备的故障。由于非常小的参数变化都可能导致设备不符合其认证要求的值限,从而模块会更容易受到损害。